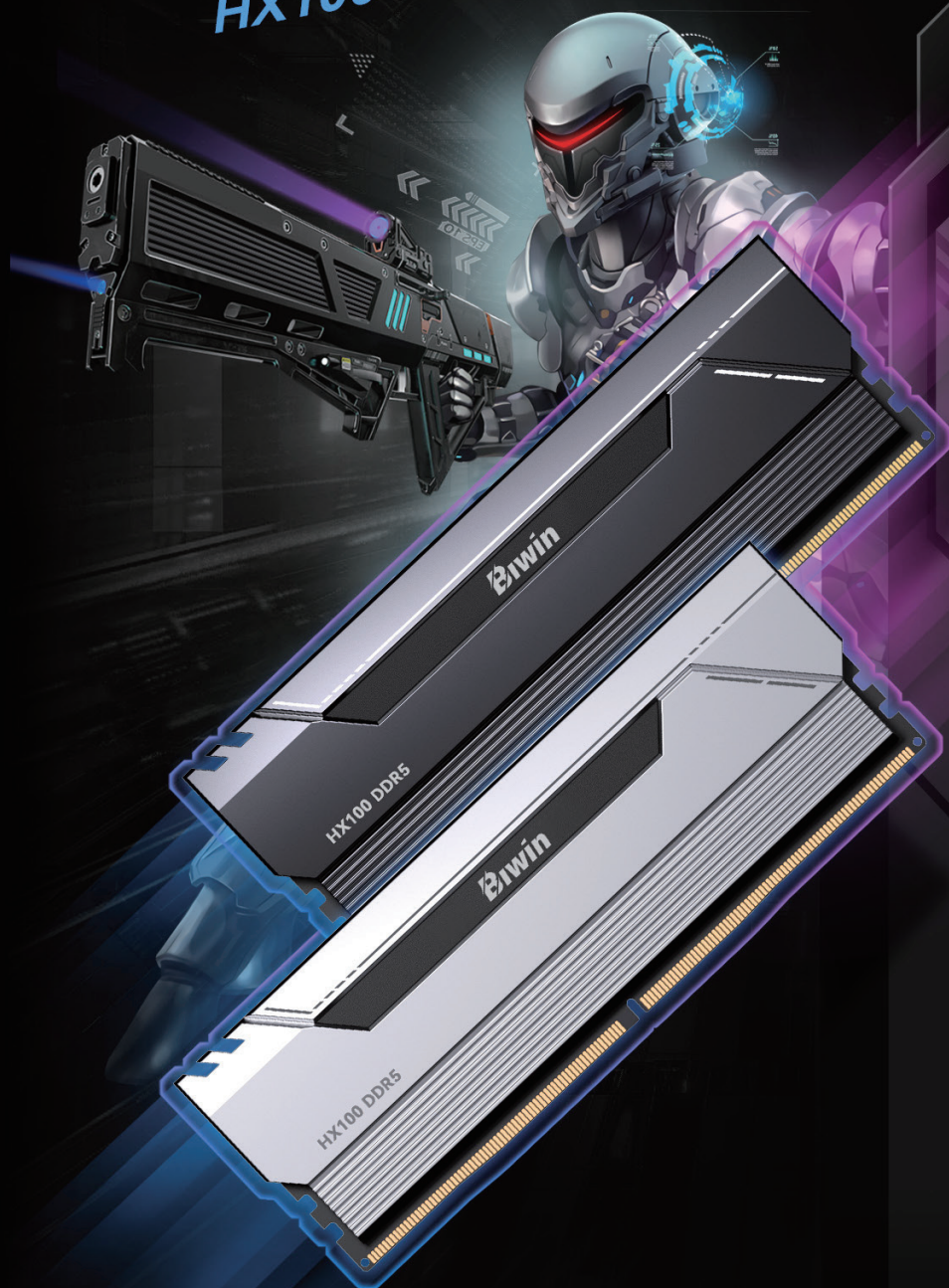


斗战行者

HX100 DDR5 电竞马甲内存



枪刃设计美学 斩获国际大奖

HX100 获得
设计界“奥斯卡”：
德国红点奖



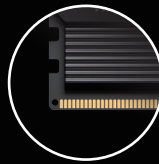
reddot winner 2024



尾部击锤，
随时备战



枪刃同款CNC加工，
质感硬朗



类军械散热凹槽，
7条速冷风道

产品卖点

身披冷酷战甲 稳定超频不掉线

三重散热架构：高系数导热硅胶、跑车级别铝材、平行凹槽速冷风道
为战士量身打造的冷酷盔甲，兼具美感与实用性

高品质原厂颗粒 打造超频潜力股

高品质颗粒，多重自动化筛选
强大体质，为高性能的稳定输出奠定基础
加满超频潜力

双平台一键超频 轻松赢在起跑线

支持XMP 3.0 和 AMD EXPO双平台超频
一键解锁高速马力
开局跑赢竞技对手

DDR5超频战士 探索竞技天花板

电竞级性能，高频率低时序
为超频玩家精心设计
助力热血竞技

PMIC不锁电压 提供广阔的超频空间

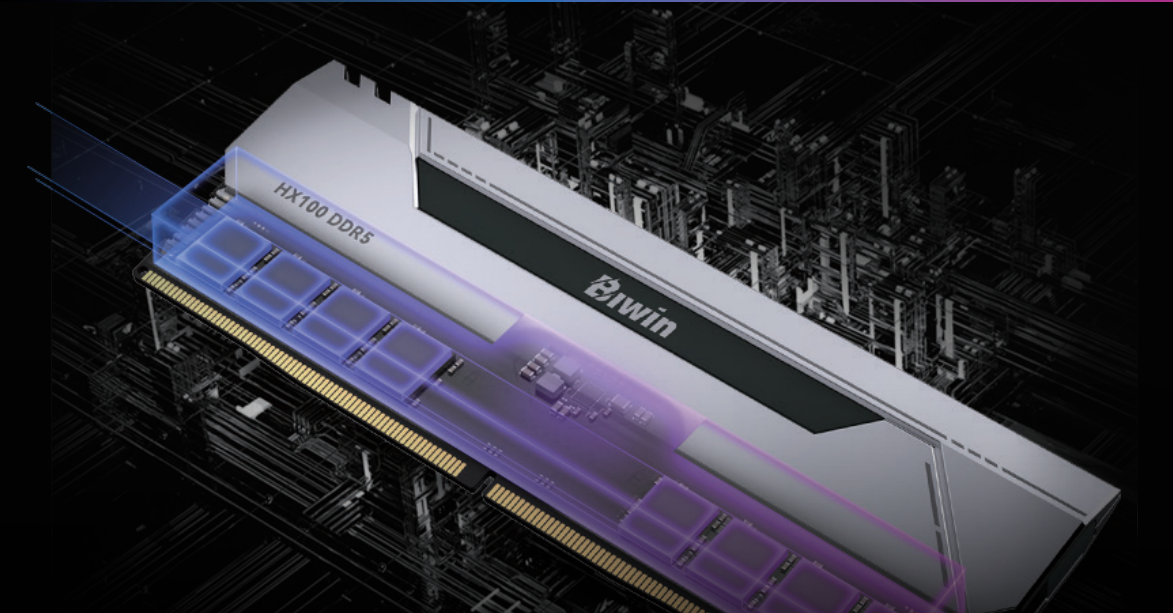
专设PMIC电源管理芯片
持续稳定供电，同时不锁电压
畅爽超频，满足你的探索好奇心

主流平台 稳定兼容

支持主流板厂DDR5主板平台
提供稳定可靠的使用体验

产品参数

RAM种类	DDR5
规格	24GB: 24GBx1
	32GB: 16GBx2
	48GB: 24GBx2
	64GB: 32GBx2
频率	6000/6400/6800/7200 MT/s
时序	CL28/CL30/CL32/CL34/CL36
颜色	黑色/银色
工作电压	1.35V/1.4V/1.45V
工作温度	0°C~85°C
认证	CE, FCC, RoHS, VCCI, RCM, BSMI, UKCA, WEEE
质保	产品生命周期保固*



容量	频率	时序	电压	包装	规格	Part Number	DDR Die	颜色	超频协议
24GB	6000	CL30-36-36-72	1.4V	24GB×1pcs	HX100-24GB-6000-1R8-D30FB	BXH52460HX1-D30FB	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-36-36-72	1.4V	24GB×1pcs	HX100-24GB-6000-1R8-D30FS	BXH52460HX1-D30FS	Hynix M Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
32GB	6000	CL28-35-35-72	1.4V	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-D28FB	BXH53260HX1-D28FB	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-35-35-72	1.4V	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-D28FS	BXH53260HX1-D28FS	Hynix A Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-35-35-72	1.45V	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-D28GB	BXH53260HX1-D28GB	Hynix A Die不锁方案	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-35-35-72	1.45V	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-D28GS	BXH53260HX1-D28GS	Hynix A Die不锁方案	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35v	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-BB001	B5HX100326030ER2G-BB001	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35v	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-BS001	B5HX100326030ER2G-BS001	Hynix M Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL36-45-45-96	1.3V	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-D36DB	BXH53260HX1-D36DB	Y52K	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL36-45-45-96	1.3V	16GB×2pcs	HX100-32GB-6000-1R8-D36DS	BXH53260HX1-D36DS	Y52K	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL34-45-45-108	1.4v	16GB×2pcs	HX100-32GB-6800-1R8-BB003	B5HX100326834FR2G-BB003	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL34-45-45-108	1.4v	16GB×2pcs	HX100-32GB-6800-1R8-BS003	B5HX100326834FR2G-BS003	Hynix A Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
48GB	6000	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	HX100-48GB-6000-1R8-D28FB	BXH54860HX1-D28FB	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL28-36-36-72	1.4V	24GB×2pcs	HX100-48GB-6000-1R8-D28FS	BXH54860HX1-D28FS	Hynix M Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL34-46-46-108	1.35v	24GB×2pcs	HX100-48GB-6800-1R8-BB011	B5HX100486834ER2G-BB011	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6800	CL34-46-46-108	1.35v	24GB×2pcs	HX100-48GB-6800-1R8-BS011	B5HX100486834ER2G-BS011	Hynix M Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	7200	CL36-46-46-115	1.35v	24GB×2pcs	HX100-48GB-7200-1R8-BB012	B5HX100487236ER2G-BB012	Hynix M Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	7200	CL36-46-46-115	1.35v	24GB×2pcs	HX100-48GB-7200-1R8-BS012	B5HX100487236ER2G-BS012	Hynix M Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
64GB	6000	CL30-38-38-76	1.35v	32GB×2pcs	HX100-64GB-6000-2R8-BB006	B5HX100646030ER2G-BB006	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6000	CL30-38-38-76	1.35v	32GB×2pcs	HX100-64GB-6000-2R8-BS006	B5HX100646030ER2G-BS006	Hynix A Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O
	6400	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HX100-64GB-6400-2R8-BB007	B5HX100646432FR2G-BB007	Hynix A Die	Black	XMP3.0&E.X.P.O
	6400	CL32-39-39-102	1.4V	32GB×2pcs	HX100-64GB-6400-2R8-BS007	B5HX100646432FR2G-BS007	Hynix A Die	Silver	XMP3.0&E.X.P.O

*产品生命周期保固: 指从正式生产、在市场上供应,到维修、检修以及其他服务,直到产品寿命结束的整个产品生命周期。完整请见官网<https://mall.biwin.com.cn/>

*以上产品图片为效果图,具体请以实物为准。

*产品包装,产品外观、软件产品可能因发货日期和可供货存而有所变化。

*高频内存购买须知: 高速超频内存需搭配能与之匹配的主板及处理器,方能发挥其超频性能,购买前请确定您目前使用的主板及处理器等设备支持DDR5内存,并于安装后开启XMP或EXPO预设超频模式以享有官方保证的超频速度。